COPY

E15

⑩日本国特許庁(JP)

**⑪特許出願公開** 

# @公開特許公報(A)

平2-24848

Sint. CL 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月26日

G 11 B 7/26 B 29 C 43/18 # B 29 K 101:10 B 29 L 17:00 8120-5D 7639-4F

4F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

会発明の名称

願 人

他出

光記録媒体用基板の製造方法

**愛特 顕 昭63-173815** 

**砂出 順 昭63(1988)7月14日** 

**@**発明者 神 尾

倭

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

**60代理人 弁理士 波辺 徳廣** 

明清

#### 1. 発明の名称

光記録媒体用基板の製造方法

#### 2.特許請求の範囲

(1)四凸パターンを有するスタンパー型の型面と基板の表面に光硬化性樹脂の複雑を置き、内液 複どうしが抜触するようにスタンパー型と基板を 重ね合せ、加圧して複雑を点接触状態を続て面状 に払げて密着させた後、加圧した状態で紫外線を 照射して光硬化性樹脂を硬化せしめることを特徴 とする光記線銭体用基板の製造方法。

(2) 近光性基版を介して落板を加圧する請求項 1 記載の光記録媒体用基板の製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

### [皮楽上の利用分野]

本発明は、光学的に情報の記録・再生を行なう 光記録媒体に用いられる悲仮の製造方法に関する ものである。

#### [ 従来の技術]

 あり、追加の書き込みも可能である事から記録媒 体として有効である。

記録媒体としては、金属材料および有機色素系材料があるが、取扱い易さおよびコストの安さなから有機色素系材料が一般的に用いられている。

この方式では、トラック側の凹凸が情報の記録・再生の案内役を果す為、レーザービームのトラック制御構度が向上し、構無しの基板を用いる方式よりも高速アクセスが可能となる。また、トラック側の他、トラック側のアドレス。スタートピット、ストップピット・クロック信号、エラー

訂正信号等のプレフォーマットを基板変面に形成 しておく事も行なわれている。

これらの方法のうち、スタンパー型を無転写する方法では、設備コストが高く、また成形時間が 尽くかかるために生産性が良くないという欠点が あった。

これに対して、2Pプロセスは設備コストが低く、短期間で成形することができ、生産性に優れている点からトラック講やプレフォーマットを訪版に形成する方法として最適である。

#### [ 免明が解決しようとする課題]

しかしながら、この2Pプロセスにも以下に記す様な問題点がある。

- ①スタンパー型又は透明側脂基板のいずれか一方に光硬化性側脂の液滴を摘下して硬化するために気剤が入り易く、この気剤がトラック排やプレフォーマットが形成される層の欠陥となり光カードのトラックはずれをひきおこす気因となる。
- の通明網胎基板の厚さが薄く、例えば通常 2 mm以 下の厚さであるために、光硬化性樹脂を硬化す る数に基板がうねる。
- ⑤光硬化性樹脂からなるトラック溝やプレフォーマットが形成された畳の厚みが不均一である。

本発明は、上記の様な従来の光学的情報記録媒・ 体の基板の製造に於けるトラック講やプレフォーマットの形成に用いられる2Pプロセスの問題点 を克服するためになされたものであり、トラック 講やプレフォーマットの形成の数に泡の発生がな く、また拡張のうねりがなく、しかもトラック語 やプレフォーマットが形成された器が均一な光記 低低作用拡張の製造方法を提供することを目的と するものである。

#### 【説図を解決するための手段】

即ち、木発明は、凹凸パターンを有するスタンパー型の型面と基板の表面に光硬化性機能の液体を置き、再被調どうしが接触するようにスタンパー型と基板を重ね合せ、加圧して接換を反対 状態で供外線を照射して光硬化性機能を硬化せた 状態で栄外線を照射して光硬化性機能を硬化せた めることを特徴とする光記線媒体用基板の製造方法である。

以下、図面に基づいて木発明を詳細に説明す

第1図(a) ~(c) 比太是明の光記録媒体用基板の製造方法の一例を示す概略工程図である。 网図において、1 は透明樹脂基版、8 は光硬化性樹脂、7 はスタンパー型、9 は紫外線、6 は透光性基板、18は作製されたトラック調付き光カード基

板である.

本発明の光記録数4年用 数面方法は、通明の光記録数4年 の製造方法は、通明を表して、2年 では、2年 では、3年 で

次いで、第1図(b) に示す様に、透光性蒸板 6 を介して透明樹脂基板 1 を加圧しながら、紫外線 9 を思射して前記光硬化性調筋 8 を硬化させる。 紫外線 9 はスタンパー型 7 が不透明な場合には通明樹脂基板 1 側から照射し、またはスタンパー型 7 が通明な場合にはスタンパー型 7 側から照射することができる。

次に、第1図(C) に示す様に、光硬化性樹脂.8

が硬化した後スタンパー型でを取り除くと、スタンパー型の凹凸パターンが伝写されたトラック操作を光カード 基板 18 を得ることができる。 缺光カード 基板 18 に 形成されたトラック操の 保さ、 帆、 格底、ピッチ間隔等はスタンパー型でを破写した形状に形されるため、スタンパー型での移動をもったができる。 はなった法で作成することができる。

本発明において、透明樹脂基板の表面及びスタンパー型の受面上に装下して置く光硬化性樹脂の被調の数は1歳以上あればよく、また被調の合計量は透明樹脂基板上へトラック溝やプレフォーマット等のパターンを形成するに必要な量だけあればよく、盆板の大きさにより異なるが、例えば0.61~1.0 mgが好ましい。

本発明に用いられる透明機能基板1としては、 光化学的な記録・再生において不混合の少ないも のが好ましく、平滑性が高く、記録・再生に使用 するレーザー光の透過率が高く、複屈折の小さい

材料である事が望ましい。通常、プラスチック板やフィルムが用いられ、例えばアクリル側距、ポリエステル系側腕、ポリカーボネート系側胎、ピニル系側腕、ポリスチレン系側腕、ポリイミド系側筋、ポリアセタール系側腕等が用いられ、特にレーザー光透過率が良好で、かつ被圧折の少ないアクリル系側筋、ポリカーボネート系機能が好ましい。また、透明側筋基板の浮さは進常 0.3 ~ 0.5 mmの義期の平滑な板が好ましい。

近光性苗板 6 は透明機能基板を保護し、うねり及びそり等の発生を防止するために用いられるが、平荷でかつ鉄外線を透過する材料が舒適であり、例えば 887や石英ガラス等が用いられる。

本発明に使用される光硬化性樹脂は、公知の2Pプロセスに使用可能なものとして市販されているもので良いが、成型後に近光性を失わずかつ近明樹脂基板との揺析率益が0.85以内のもので、 は透明樹脂基板との揺析率益が0.85以内のもので、 は近明樹脂基板との接着性が良く、且つスタン パー型との離型性の良いものが好ましい。例え ば、エポキシアクリレート系樹脂、クレタンアク リレート系術胎等が挙げられる。

また。本発明に使用されるスタンパー型では通常の凹凸パターンから成るスタンパー型であればよく、例えばガラス勘板又は石英基板等の通光性基板にエッチング等によりトラック講やプレフォーマット等のパターンを形成したもの。または建築又は鋼等の金属をエッチングしてトラックはサブレフォーマット等のパターンを形成したものが用いられる。

#### [作用]

また、木発明では当光性基板を介して基板を加 圧した状態で光硬化性機能を硬化させるため、基 板のうねりの発生がなく成型することができる。

#### [実施例]

以下、実施例を示し本発明をさらに具体的に説明する。

#### 字监例 1

度150 mm、 模150 mm、 厚さ8.4 mmのポリカーボネート 拡板 (パンライト 2 H、 奇人化成何製) 上の中央部にエポキシアクリレート (38×082 スリーボンド社製) からなる光硬化性機能を0.3 mを寄下した。

また、接 150 mm, 検 158 ma。 厚さ 3 mmの超級基 板上にエッチングにより凹凸パターンを形成した スタンパー型上の中央部にエポキシアクリレート (20 X 0 8 2 スリーボンド社製) からなる光硬化性 側能を 8.3 m 2 摘下した。

次に、前記スパンター型上にポリカーポネート 基板を四接満どうしが換触するように重ね合せ、 さらにポリカーポネート基板上に装 150 me、模 150 mm, 原さ28mmの石灰ガラス基板をのせ、プレス様で休々に加圧快、288 kg/cmm の圧力で加圧しながら石灰ガラス基板を介してポリカーボネート基板側より高圧水気灯にて紫外線(照射した。水160m/cm、矩阵10cm、時間38秒)を照射した。水いで、石灰ガラス基板をとり物きポリカーボネート基板をスタンパーをから利してトラック構つき通明機能基板を製造した。

得られた透明樹脂基板は、気色の組入が皆無のためにトラック体やプレフォーマットが形成された層に欠陥がない基板であり、うねりやそりは無く、またトラック特が形成された光硬化性樹脂器の設厚は約18mmで均一であった。

#### 実施例2

# 150 mm。 横 158 mm。 厚さ 0.4 mmのポリカーボネート基板(パントライト 251 、 帝人化成時製)上の中央部にエポキシアクリレート(HTA 201、三 楽レーヨン時製)からなる光硬化性樹脂を 0.3 m2 液下した。

また、最150 mm。 積150 mm。厚さ3 mmの石灰ガ

ラス基板上にエッチングにより凹凸パターンを形成したスタンパー型上の中央体にエポキシアクリレート(HRA2D1、三変レーヨン倫製)からなる光優化性側隔をG.J m2指下した。

次に、前記スパンター型上にポリカーボネート 基板を同被論どうしが接触するように重ね合せ、 さら mm。 厚さ 20mmの石英ガラス 基板をのせ、 近 ではないた 加圧後、 200 kg/ cm² の圧力でなからスタンパー型側より高圧水銀灯にを悪かってで、 が成成に変化で、 距離 10cm、 時間 10秒) 禁門 はた。 次いで、 石英ガラス 基板を見まり カーボネート 基板をスタンパー型から到してトラック講の き返明板間 基板を製造した。

得られた透明樹脂基板は、気粗の忍入が皆無の ためにトラック携やプレフォーマットが形成され た層に欠陥がない基板であり、うねりやそりは無 く、またトラック得が形成された光硬化性樹脂 の親原は約18mmで均一であった。

## [ 発明の効果]

以上説明した様に、本発明によれば、スタンパー型と基板の両方に光硬化性機能の被摘を設下し、点接触後に加圧しながら光硬化性機能を硬を させるために、他の混入がなくなり、トラック講 やプレフォーマット等のパターンが欠陥成 やプレフォーマット等のパターンが欠陥成 されるためにATはずれ等のないトラック講っき光 記録性体用基板の製造が可能となる。

また、基版を平滑な通光性基板で加圧しながら 光硬化性制能を硬化させるために、基板のうねり やそり等の発生がなく、かつ光硬化性制能の秩序 が切っになる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1回(a) ~(c) は太免明の光記録機体用基板の製造方法の一例を示す概略工程図および第2四は従来の光力ード媒体の模式的断面図である。

 1 一通明模型基板
 2 一光記録形

 3 一接着層
 4 一保諸基板

 5 ートラック講話
 6 一通光性基板

 7 ースタンパー型
 8 一光硬化性模能

 9 一葉外銀
 10 一光カード基板

# 特開平2-24848 (5)

